



臺灣 RoHS 限用物質含有情況標示聲明書

製造商: Ubiquiti Inc.

根據 CNS15663, 以下部分列出了產品中可能包含的限用物質及其化學符號。



Ubiquiti 路由器(Router)、無線接入點/無線網路基地台(Access Point)、交換機(Switch)和無線延伸器(Mesh Point) 等 有線及無線通訊設備產品

型號：

路由器(Router)

USG	USG-PRO-4	USG-XG-8
ER-X	ER-X-SFP	
AFi-R	AFi-R-G	

無線接入點/無線網路基地台(Access Point)

UAP	UAP-AC-IW	UAP-AC-LITE
UAP-AC-LR	UAP-AC-M	UAP-AC-M-PRO
UAP-AC-PRO	UAP-IW-HD	UAP-LR
UAP-nanoHD	UAP-Outdoor	UAP-Outdoor 5
UAP-PRO		
AFi-INS-R	AFi-INS-R-G	

交換機(Switch)

US-16-150W/ES-16-150W	US-16-XG/ES-16-XG	US-24-250W/ES-24-250W
US-24-500W/ES-24-500W	US-48-500W/ES-48-500W	US-48-750W/ES-48-750W
US-8	US-8-150W/ES-8-150W	US-8-60W
USW-Pro-24-POE	USW-Pro-48-POE	

無線延伸器(Mesh Point)

AFi-INS-P	AFi-P-G	AFi-P-HD
-----------	---------	----------



單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	—	0	0	0	0	0
機械部件	—	0	0	0	0	0
電路板部件 (PCBA)	—	0	0	0	0	0
顯示螢幕*	—	0	0	0	0	0
電線 / 連接器	—	0	0	0	0	0
電源線*	—	0	0	0	0	0
電源設備*	—	0	0	0	0	0
機架 *	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

* 部分產品含有此部件



Ubiquiti 穿戴式攝影機(Camera)、網路攝影機(Camera)

型號：

穿戴式攝影機(Camera)

FR

網路攝影機(Camera)

UVC-G3-AF	UVC-G3-BULLET	UVC-G3-FLEX
UVC-G3-PRO	UVC-G4-PRO	UVC-G3-MICRO

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	—	0	0	0	0	0
機械部件	—	0	0	0	0	0
電路板部件 (PCBA)	—	0	0	0	0	0
顯示螢幕*	—	0	0	0	0	0
電線 / 連接器	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

* 部分產品含有此部件



Ubiquiti 智慧調光器(Dimmer)

型號：

UDIM-AT
UDIM-AC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	—	0	0	0	0	0
機械部件	—	0	0	0	0	0
電路板部件 (PCBA)	—	0	0	0	0	0
電線 / 連接器	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。



Ubiquiti 智慧平板燈(LED Light)

型號：

ULED-AT
ULED-AC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	—	0	0	0	0	0
機械部件	—	0	0	0	0	0
LED燈	—	0	0	0	0	0
電路板部件 (PCBA)	—	0	0	0	0	0
電線 / 連接器	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。



Ubiquiti 網路管理控制器

型號：

UCK-G2
UCK-G2-PLUS

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	—	0	0	0	0	0
機械部件	—	0	0	0	0	0
電路板部件 (PCBA)	—	0	0	0	0	0
電線 / 連接器	—	0	0	0	0	0
儲存裝置*	—	0	0	0	0	0

備考1. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

* 部分產品含有此部件